

片状磁珠
电源线用
大电流/低直流电阻型
MPZ-H系列



MPZ1005-H型



特点

- 电源线用噪音抑制部件。
- 该产品比标准的「-C」系列也达到了30%以上的低电阻。
- 电路的电力损失降低比标准的[-C]系列也可以。
- 与原来相比,功率串珠30%以上改善了额定电流,通过从1608形状的小型化变得容易。
- 工作温度范围: -55 to +125°C

用途

- 除去智能手机以及平板终端等移动设备及各类组件的噪音
- 除去PC、刻录机、STB等家电、智能电网以及产业机器的噪音

型号的命名方法

MPZ	1005	S	330	H	T	000
系列名称	LxWxT 尺寸 1.0x0.5x0.5 mm	材质名称	阻抗 (Ω) at 100MHz	类别	包装形式	管理符号

特点规格表

阻抗 [100MHz] (Ω)		直流电阻 (Ω)max.		额定电流*	型号
	公差			(A)max.	
33	±25%	0.022		3.0	MPZ1005S330HT000
90	±25%	0.038		2.3	MPZ1005S900HT000
120	±25%	0.055		2.0	MPZ1005S121HT000
180	±25%	0.085		1.6	MPZ1005S181HT000
220	±25%	0.095		1.5	MPZ1005S221HT000

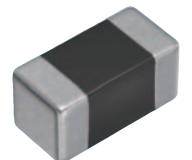
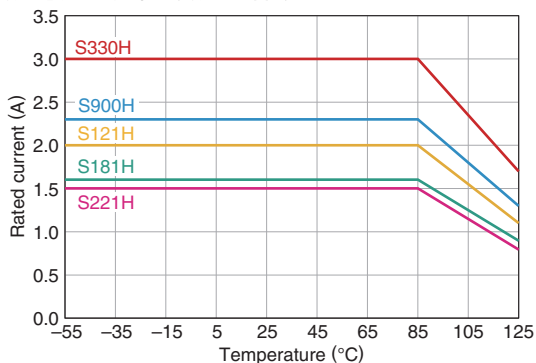
* 关于产品温度为 85°C 以上时的额定电流, 请参照额定电流温度特性 (额定值降低) 的图表。

测量设备

测量项目	型号	厂商
阻抗	E4991A+16192A	Keysight Technologies
直流电阻	Type-7556	Yokogawa

* 有时使用同等测量设备。

额定电流温度特性 (额定值降低)



⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

(1/4)

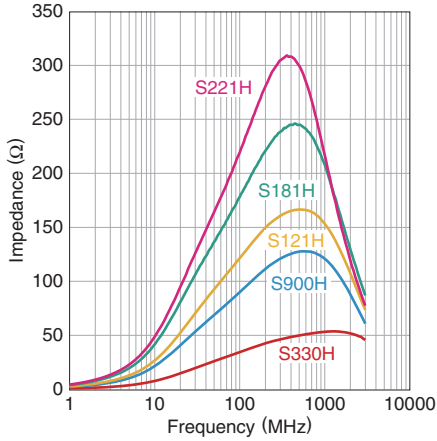
20190424

beads_commercial_power_mpz1005-h_zh

MPZ1005-H型

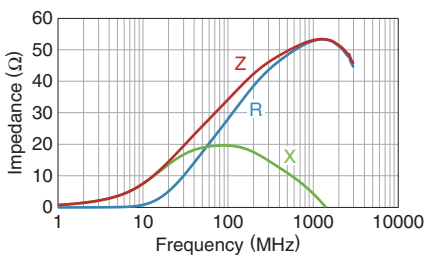
■ Z 频率特性 (按系列)

MPZ1005-H系列

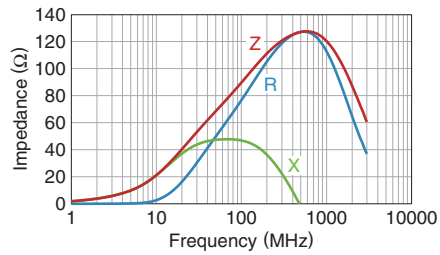


■ Z, X, R 频率特性

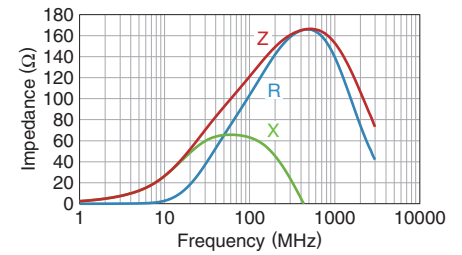
MPZ1005S330HT000



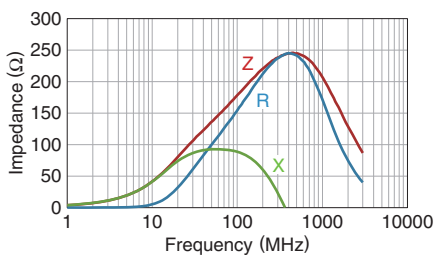
MPZ1005S900HT000



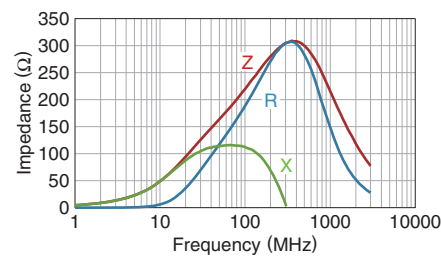
MPZ1005S121HT000



MPZ1005S181HT000

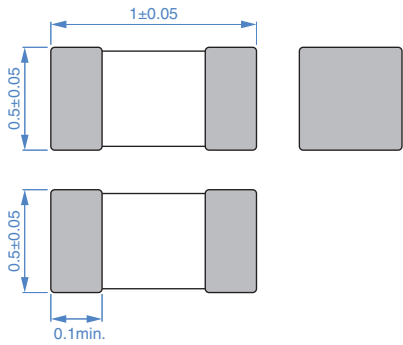


MPZ1005S221HT000



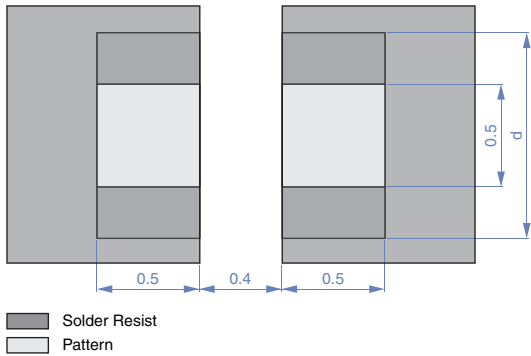
MPZ1005-H型

形状与尺寸



Dimensions in mm

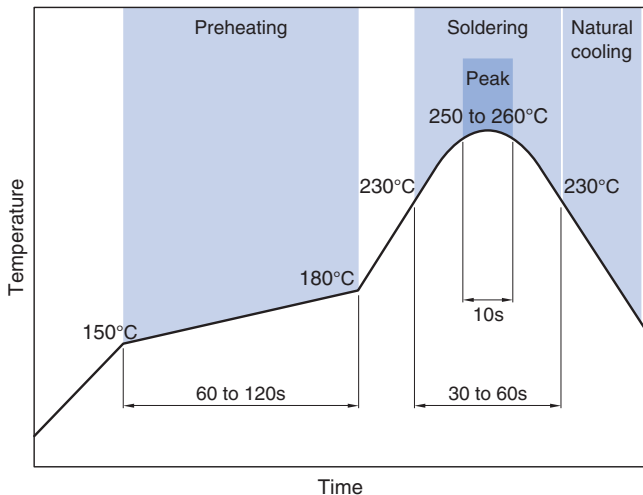
推荐焊盘布局



Rated current (A)	Pad thickness & d		
	18um	35um	70um
1.5max.	0.5	0.5	0.5
2.2max.	1.2	0.7	0.5
3.0max.	2.4	1.2	0.5

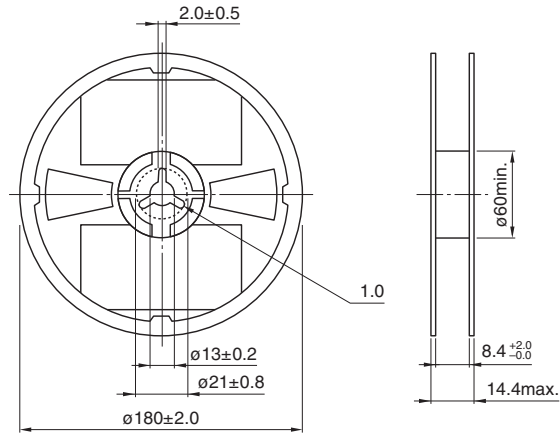
Dimensions in mm

推荐回流焊温度曲线图



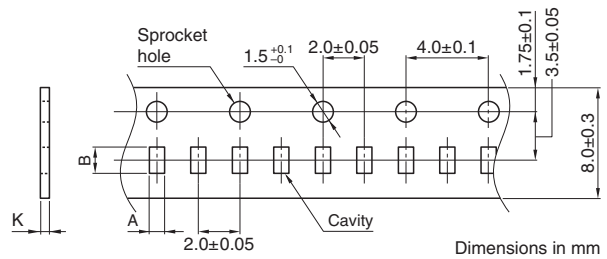
包装形式

卷筒尺寸



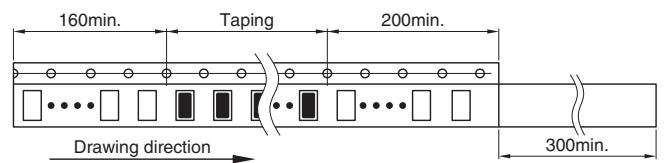
Dimensions in mm

编带尺寸



Dimensions in mm

类型	A	B	K
MPZ1005-H	0.65±0.1	1.15±0.1	0.8max.



Dimensions in mm

包装数量

包装数量	10,000 pcs/reel
------	-----------------

温度范围、单个重量

工作温度范围	保存温度范围*	单个重量
-55 to +125°C	-55 to +125°C	1 mg

* 保存温度范围以固定基板后为准。

为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
- 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
- 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
- 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
- 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
- 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
- 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 请在采购规格书规定的范围内使用。
- 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
 - (1) 航空，航天设备
 - (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等）
 - (3) 医疗设备
 - (4) 发电控制设备
 - (5) 核动力相关设备
 - (6) 海底设备
 - (7) 交通工具控制设备
 - (8) 公共性的高度信息处理设备
 - (9) 军用设备
 - (10) 电热用品，燃烧设备
 - (11) 防灾防盗设备
 - (12) 各种安全装置
 - (13) 其他被认定为特定用途的用途

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。